

PAT-NO: DE019739481A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 19739481 A1

TITLE: Apparatus for placing several solder balls onto a substrate

PUBN-DATE: October 15, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

| NAME | COUNTRY |
|-----------------------------|---------|
| AZDASHT, GHASSEM DIPL ING | DE |
| AZADEH, RAMIN DIPL ING | DE |
| RUETHNICK, CLEMENS DIPL ING | DE |
| LANGE, MARTIN | DE |

ASSIGNEE-INFORMATION:

| NAME | COUNTRY |
|--------------------------|---------|
| FRAUNHOFER GES FORSCHUNG | DE |

APPL-NO: DE19739481

APPL-DATE: September 9, 1997

PRIORITY-DATA: DE19739481A
DE19715219A (September 9, 1997
April 11, 1997)

INT-CL (IPC): H05K003/22;B23K026/00 ;H01L023/50 ;H01L021/60

EUR-CL (EPC): H05K003/34 ; B23K003/06

ABSTRACT:

CHG DATE=19990905 STATUS=C>The apparatus for placing several solder balls onto a substrate incorporates a solder ball holding element (10) which channels (12) whose diameter is smaller than the diameter of the solder balls to be held. It further incorporates optical fibres (22) and an element (16) for holding them. This element is positioned so that the fibres are oriented in the direction of the respective channels in the ball holding element. The chamber (18) formed

between the elements (10) and (16) can be put under a reduced pressure. The method consists of picking up and holding of solder balls as a result of reduced pressure in the chamber (18), positioning and release of them on a substrate, and melting of them by means of laser pulses through the channels (12).



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 39 481 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
H 05 K 3/22
B 23 K 26/00
H 01 L 23/50
H 01 L 21/60

②1 Aktenzeichen: 197 39 481.7
②2 Anmeldetag: 9. 9. 97
④3 Offenlegungstag: 15. 10. 98

DE 197 39 481 A 1

⑥6 Innere Priorität:
197 15 219. 8 11. 04. 97

⑦1 Anmelder:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

⑦4 Vertreter:
Schoppe, F., Dipl.-Ing.Univ., Pat.-Anw., 81479
München

⑦2 Erfinder:
Azdasht, Ghassem, Dipl.-Ing., 14052 Berlin, DE;
Azadeh, Ramin, Dipl.-Ing., 12357 Berlin, DE;
Rüthnick, Clemens, Dipl.-Ing., 14109 Berlin, DE;
Lange, Martin, 10437 Berlin, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln auf ein Substrat

⑤7 Eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln auf ein Substrat weist eine Lotkugelfixierungsvorrichtung, eine Mehrzahl von Glasfasern und einen Faserhalter auf. In der Lotkugelfixierungsvorrichtung ist eine Mehrzahl von Kanälen vorgesehen, deren Querschnittflächen kleiner sind als die Querschnittflächen der aufzubringenden Lotkugeln. Der Faserhalter ist bezüglich der Lotkugelfixierungsvorrichtung derart angeordnet, daß zwischen denselben ein Hohlraum gebildet ist, der mit einem Unterdruck beaufschlagbar ist. Der Faserhalter hält die Glasfasern in Ausrichtung mit den Kanälen.

DE 197 39 481 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufbringen von Lotkugeln auf ein Substrat und insbesondere auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufbringen und Plazieren einer Mehrzahl von Lotkugeln auf dem Substrat und zum Aufschmelzen derselben auf das Substrat mittels eines Lasers.

Gemäß dem Stand der Technik wird eine Lotstelle auf einem Substrat gebildet, indem eine Lotkugel auf das Substrat aufgebracht und nachfolgend geschmolzen wird. Dies wird beispielsweise mittels eines sogenannten "Soldier Ball Bumper" durchgeführt. Sollen mehrere Lotstellen auf einem Substrat platziert werden, werden jeweils einzelne Lotkugeln auf das Substrat aufgebracht und beispielsweise mittels des genannten Verfahrens geschmolzen.

Es ist ferner bekannt, mehrere Lotkugeln gleichzeitig auf ein Substrat aufzubringen und die Umschmelzung nachfolgend in einem Durchlaufofen zu realisieren. Bei diesem Verfahren wird zum Umschmelzen der Lotkugeln jedoch ein Flußmittel benötigt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln auf ein Substrat zu schaffen, die ein zeitsparendes Aufbringen der Lotkugeln ohne die Verwendung eines Flußmittels ermöglichen.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 sowie ein Verfahren gemäß Anspruch 6 gelöst.

Die vorliegende Erfindung schafft eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln auf ein Substrat, die eine Lotkugelfixierungsvorrichtung, in der eine Mehrzahl von Kanälen vorgesehen ist, deren Querschnittflächen kleiner als die Querschnittfläche der aufzubringenden Lotkugeln sind, sowie eine Mehrzahl von Glasfasern aufweist. Ein Faserhalter ist bezüglich der Lotkugelfixierungsvorrichtung derart angeordnet, daß zwischen denselben ein mit einem Unterdruck beaufschlagbarer Hohlraum gebildet ist, wobei der Faserhalter die Glasfasern in Ausrichtung mit den Kanälen hält.

Der Hohlraum ist vorzugsweise mittels einer Unterdruck-erzeugungsvorrichtung mit einem Unterdruck beaufschlagbar, während ferner vorzugsweise eine Vorrichtung zum Erzeugen und Leiten von Laserpulsen durch die Glasfasern vorgesehen ist.

Die vorliegende Erfindung schafft ferner ein Verfahren zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln auf ein Substrat, bei dem zunächst eine Mehrzahl von Lotkugeln durch eine in einer Lotkugelfixierungsvorrichtung vorgesehene Mehrzahl von Kanälen, deren Querschnittflächen kleiner als die der Lotkugeln ist, angesaugt wird, so daß jeweils Lotkugeln an den Kanälen fixiert sind. Die Lotkugelfixierungsvorrichtung wird nachfolgend zu einem Substrat bewegt, woraufhin die Lotkugeln auf eine Oberfläche des Substrats aufgesetzt werden. Im Anschluß werden den Lotkugeln durch das Leiten von Laserpulsen durch die Kanäle auf die Substratoberfläche geschmolzen. Vorzugsweise wird während des Schmelzens der Lotkugeln denselben ein Inertgas zugeführt, um dieselben vor einer Oxidation zu schützen.

Die vorliegende Erfindung schafft somit eine Vorrichtung und ein Verfahren, die ein flußmittelfreies Umschmelzen von Lotkugeln auf einem Substrat ermöglichen. Die vorliegende Erfindung ermöglicht ferner die Realisierung des gesamten Umschmelzprozesses in kürzester Zeit.

Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen dargelegt.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 4 schematische Querschnittsdarstellungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung während unterschiedlicher Phasen des erfindungsgemäßen Verfahrens.

In Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsdarstellung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einem Ausgangszustand dargestellt.

In einer Trägerplatte 10 sind Kanäle 12, die dieselbe zwischen zwei Hauptoberflächen derselben durchdringen, vorgesehen. Auf der Trägerplatte 10 sind bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel Abstandhalter 14 vorgesehen, derart, daß dieselben einen Faserhalter 16 mit der Trägerplatte 10 verbinden, wobei zwischen Hauptoberflächen des Faserhalters 16 und der Trägerplatte 10 ein Hohlraum 18 gebildet ist. Der Faserhalter 16 hält ein Glasfaserbündel 20, das aus einzelnen Glasfasern 22 besteht, derart, daß die einzelnen Glasfasern 22 jeweils auf Kanäle 12 gerichtet sind. Dazu weist der Faserhalter 16 beispielsweise Durchgangsöffnungen auf, durch die Glasfasern 22 denselben von einer Hauptoberfläche zur anderen durchdringen. Bei dem in den Fig. dargestellten Ausführungsbeispiel stehen den Glasfasern in den Hohlraum vor, was jedoch für die vorliegende Erfindung kein zwingendes Merkmal ist.

Der Hohlraum 18 weist ferner einen Ausgang 24 auf, über den der Hohlraum 18 mit einem Unterdruck P beaufschlagt werden kann. Dieser Unterdruck kann mittels einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung, beispielsweise einer Vakuumpumpe, erzeugt werden. Dazu wird die Vakuumpumpe beispielsweise über eine Druckübertragungsvorrichtung 26, die eine übliche Rohrleitung sein kann, mit dem Ausgang 24 des Hohlraums 18 verbunden.

An die von dem Hohlraum beabstandeten Enden der Glasfasern ist eine Laserpulserzeugungseinrichtung anschließbar, die in der Lage ist, Laserpulse durch die einzelnen Glasfasern 22 des Faserbündels 20 zu leiten.

Bezugnehmend auf die Fig. 2 bis 4 wird nachfolgend die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung sowie ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens näher erläutert.

Zunächst wird, wie in Fig. 2 dargestellt ist, die oben beschriebene Vorrichtung in ein Lotkugelreservoir 28, in dem eine Mehrzahl von Lotkugeln 30 angeordnet sind, eingetaucht, bzw. auf die Mehrzahl von Lotkugeln 30 aufgesetzt. Danach wird an die Leitung 26 ein Unterdruck angelegt, um beispielsweise in dem Hohlraum 18 ein Vakuum zu erzeugen. Durch das Vakuum werden jeweils an den Kanälen 12 Lotkugeln 30 angesaugt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den angesaugten Lotkugeln 30 ist in Fig. 3 dargestellt. Da die Querschnittflächen, d. h. die Durchmesser, der Kanäle kleiner sind als die Querschnittflächen, d. h. die Durchmesser, der Lotkugeln, werden die Lotkugeln 30 wie dargestellt an den Kanälen 12 fixiert. Diese Kanäle 12 können je nach gewünschtem Muster, das die Lotstellen nachfolgend auf dem Substrat ergeben sollen, in der Trägerplatte 10 vorgesehen sein. Nach dem Ansaugen der Lotkugeln 30 kann beispielsweise durch Druckluft und/oder durch einen Laserstrahl kontrolliert werden, ob alle Kugeln an der Trägerplatte 10 fixiert sind.

Nachfolgend werden die an der Trägerplatte 10 fixierten Lotkugeln 30 zu einem Substrat 32 bewegt und auf eine Oberfläche desselben aufgesetzt, siehe Fig. 4. Anschließend werden diese aufgesetzten Lotkugeln 30 mittels Laserenergie umgeschmolzen.

Zu diesem Zweck ist für jede Lotkugel 30 eine Glasfaser 22 vorgesehen, die durch einen jeweiligen Kanal 12 auf die jeweilige Lotkugel 30 gerichtet ist. Durch die jeweilige Glasfaser wird ein Laserpuls geleitet, der durch den jeweiligen Kanal 12 auf die jeweilige Lotkugel 30 trifft, um dieselbe umzuschmelzen. Dazu sind die Faserbündel bei dem

bevorzugten Ausführungsbeispiel in einen Laserkopf (nicht gezeigt) geführt, wobei der Laserstrahl beispielsweise mittels eines Scannersystems in die Glasfaser geführt wird.

Beim Umschmelzen der Lotkugeln 30, d. h. während des Beaufschlagens derselben mit dem Laserpuls, ist es bevorzugt, die fixierten Lotkugeln mit einem Inertgas zu beaufschlagen, um die Oberfläche der Lotkugeln während des Lötens vor einer Oxidation zu schützen. Dieses Inertgas kann durch die gleichen Kanäle 12 zugeführt werden.

Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel wird nach dem Aufsetzen der Lotkugeln auf ein Substrat eine Kraft auf die Lotkugeln ausgeübt, während die Lotkugeln geschmolzen werden. Durch das Ausüben einer solchen Kraft ist es beispielsweise möglich, ein Thermokompressionsbonds von Gold durchzuführen.

Es ist für Fachleute offensichtlich, daß das Glasfaserbündel 22 aus einer Vielzahl von über den Faserhalter 16 gleichmäßig verteilten Glasfasern bestehen kann, wobei abhängig von dem gewählten Muster der Kanäle 12 beim Aufschmelzen der Lotkugel jeweils die Glasfasern, die auf einen der Kanäle gerichtet sind, mit einem Laserpuls beaufschlagt werden. Alternativ können die Glasfasern in dem Faserhalter in gleicher Anzahl und Anordnung positioniert sein, wie die Kanäle in der Trägerplatte 10.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln (30) auf ein Substrat (32) mit folgenden Merkmalen:
 - einer Lotkugelfixierungsvorrichtung (10), in der eine Mehrzahl von Kanälen (12) vorgesehen ist, deren Querschnittflächen kleiner als die Querschnittflächen der aufzubringenden Lotkugeln (30) sind;
 - einer Mehrzahl von Glasfasern (22); und
 - einem Faserhalter (16), der bezüglich der Lotkugelfixierungsvorrichtung (10) derart angeordnet ist, daß zwischen denselben ein Hohlraum (18) gebildet ist, der mit einem Unterdruck beaufschlagbar ist, wobei der Faserhalter (16) die Glasfasern (22) in Ausrichtung mit den Kanälen (12) hält.
2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die ferner eine Unterdruckerzeugungsvorrichtung zum Erzeugen eines Unterdrucks in dem Hohlraum (18) aufweist.
3. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, die ferner eine Vorrichtung zum Erzeugen und Leiten von Laserpulsen durch die Glasfasern (22) aufweist.
4. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, die ferner eine Vorrichtung zum Kontrollieren, ob eine Lotkugel (30) an jedem Kanal (12) der Lotkugelfixierungsvorrichtung (10) fixiert ist, aufweist.
5. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, die ferner eine Vorrichtung zum Einbringen eines Inertgases in den Hohlraum (18) aufweist.
6. Verfahren zum Aufbringen einer Mehrzahl von Lotkugeln (30) auf ein Substrat (32) mit folgenden Schritten:
 - Ansaugen einer Mehrzahl von Lotkugeln (30) durch eine in einer Lotkugelfixierungsvorrichtung (10) vorgesehene Mehrzahl von Kanälen (12), deren Querschnittflächen kleiner sind als die der Lotkugeln (30), derart, daß jeweils Lotkugeln (30) an den Kanälen (12) fixiert sind;
 - Bewegen der Lotkugelfixierungsvorrichtung (10) zu dem Substrat (32) und Aufsetzen der Lotkugeln (30) auf eine Oberfläche des Substrats (32); und
 - Schmelzen der Lotkugeln (30) durch das Leiten von Laserpulsen durch die Kanäle (12).

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, bei dem die Lotkugeln (30) aus einem Lotkugelreservoir (28) angesaugt werden.

8. Verfahren gemäß Anspruch 6 oder 7, bei dem während des Schmelzens der Lotkugeln (30) ein Inertgas durch die Kanäle denselben zugeführt wird.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 bis 8, bei dem nach dem Schritt des Ansaugens kontrolliert wird, ob an jedem Kanal (12) eine Lotkugel (30) fixiert wurde.

10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, bei dem nach dem Aufsetzen der Lotkugeln (30) eine Kraft auf dieselben ausgeübt wird.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

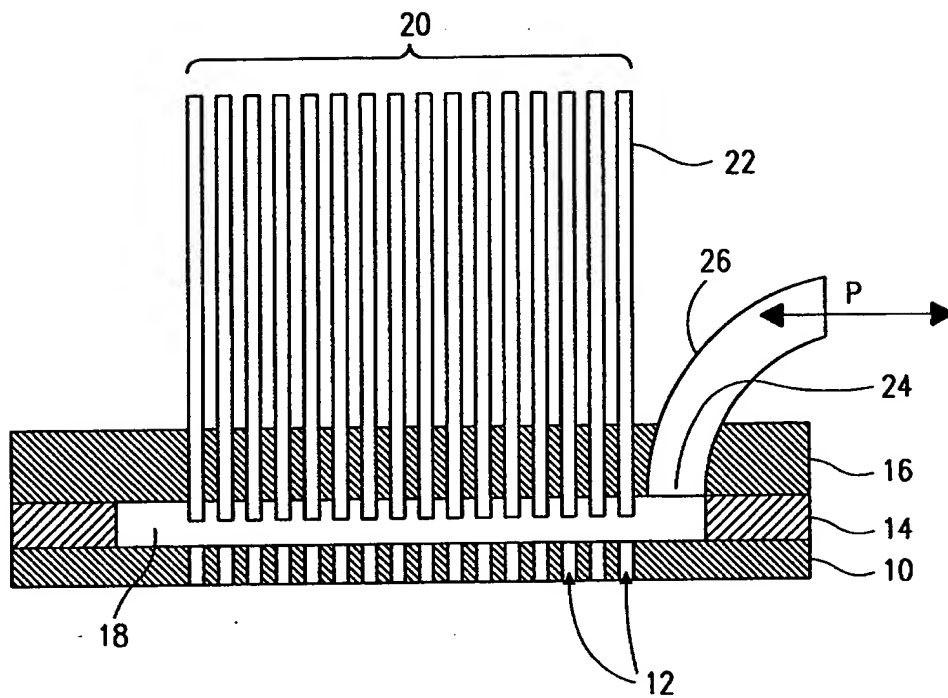


FIG. 1

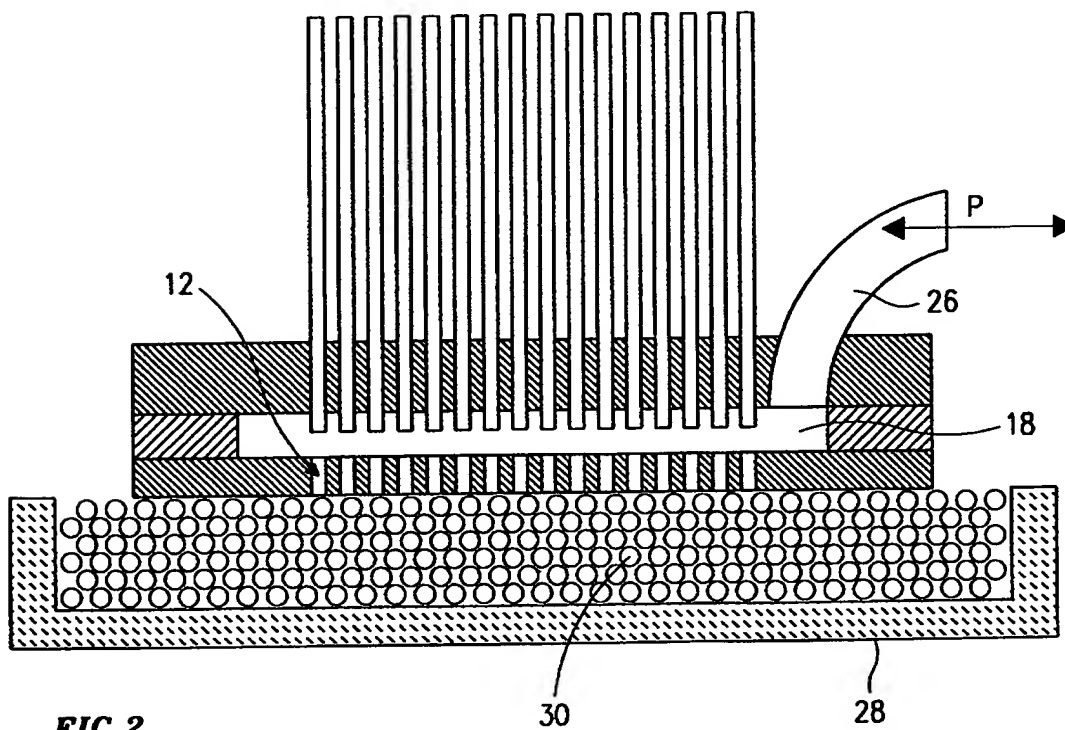


FIG. 2

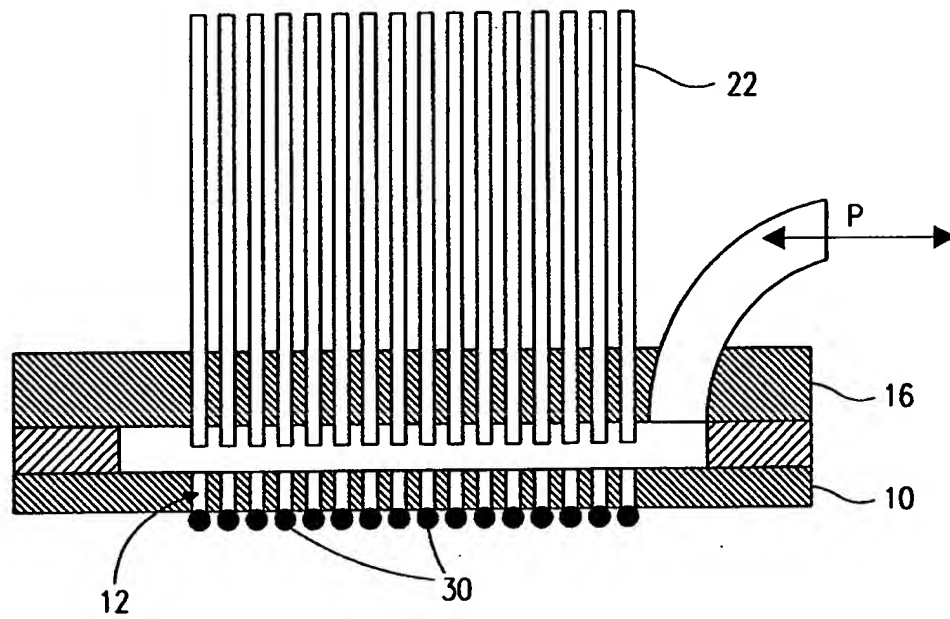


FIG. 3

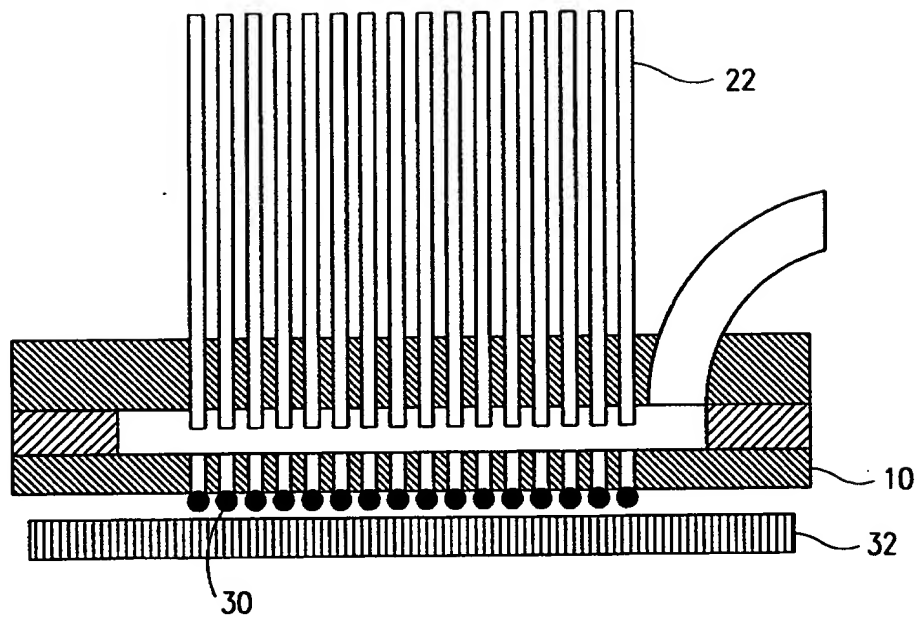


FIG. 4